FROM: SEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

(1) AP de publication : (A n'intitiser que pour les commandes de reproduction).

2397067

DESTITUT MATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIBLE

PARIS

At

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

20766 **②**

- **6** Dispositif d'infection de gaz pour gravare ou dépôt réactife sous décharge luminescente.
- **6** Ciansification internationale (int. Ci.³), H 01 L 21/469; C 23 C 11/00.
- 6 juillet 1977, à 14 h 42 mm. Data de dégût Priorité revendiquée :

Date de la mise à la disposition du

B.O.P.L — (Listes) n. 5 du 2-2-1979.

- Ø Déposant : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, résédant en France.
- **(4)** Invention de : Francis Forrat et Louise Percoud.
- **(2)** Titulaira: Idem (7)
- **(4)** Mandataire : Société de Protection des Inventions.

La présente invention a pour objet un dispositif d'introduction de gas dans une enceinte servant à la gravure on au dépôt réactifs de conches sur des ambstrats. Un tel dispositif est utilisé de préférence dans le cas où le dépôt réactif s'effectue 5 sons décharge luminescente. Mais il peut l'être ensai dans des enceintes où le dépôt s'effectue par pulvérisation cathodique, on par réaction chimique, ce dernier procédé étant décigné parfois par les initiales CVD pour "Chemical Vapor Deposition".

L'invention trouve une application dans le dépôt de 10 conches de nature quelconque (isolantes, conductrices, semiconductrices) sur des substrats quelconques (néralliques, semiconducteurs, isolante). Mais elle trouve une application privilégiée dans le dépôt d'isolant sur des substrats de silicitus, opération fondamentale dans la fabrication des semiconducteurs. 15 Elie trouve écalement une application des semiconducteurs.

15 Elia trouve également une application dans la gravure d'un substrat si le gas introduit est approprié à cette fonction.

Bien que l'invention ne se limite pas à ce seul cas, on n'envisagers, dans la description qui va suivre et seulement à titre illustratif, que le cas des enceintes à dépôt réactif 20 sous décharge luminescente.

On sait que le procédé de dépôt de couche sous décharge luminescente est particulièrement intéressent lorsqu'on désire éviter au substrat une élévation importante de température. Il est counu en effet que les méthodes ordinaires de dépôt chimique 25 en phase vapeur nécessitent me température élevée, par exemple d'au moins 950°C pour SiO₂ et 600°C pour Si₃N₄. Ces méthodes sont dons exclues pour certains aubstrats coume, par exemple, HgCdTe ou AsGa ou SuTe, qu'i ne supportent pas de telles températures. La technique du dépôt sous décharge luminescente, qui permet de réalisar des dépôts à une température proche de l'ambiante, offre donc un réal aventage.

Le procédé de dépôt réactif sons décharge luminescente consiste essentiellement à provoquer un plasma dans un sélange réactif introduit dans une enceinte où sont disposés les sub- 35 strats à recouvrir. L'un des effets du plasma est de rompre

į

2

2397067

certaines liaisons moléculaires das expèces gamenses en présence et d'initier des réactions chimiques. Les substrats répartis sur une sole placée au voisinage de planes se recouvent alors d'une couche dont la composition dépend du 5 pélange gaseux utilisé.

On pourra consultar à propos de cette technique, par exemple le brevet eméricain USP 3 757 733 de Alan R. Reinbert délivré le 21 septembre 1973, et intitulé "Radial Plow Renotor" on encora l'article intitulé "A Production Reactor for Low . 10 Temperature Planua-embanced Silicon Mitride Deposition", publié par R.S Rosler et el dans la revue "Solid State Technology", volume 19, nº 6, 1976, page 45 et les articles qui y mont cités.

Dans l'appareil décrit au brevet cité, les gar cheminent sous la sole, du centre vers la périphérie de l'enceinte, puis 15 làchent la partie supérismes de la sole ou sont disposte les substrats, et sont ensuite peopés par un conduit débouchant dans la partie centrale de la sole. Dans l'appareil de l'article cité, le cheminement des gas est inverse : ils sont introduits dans l'enceints par un commit qui débouche dans la 20 partie centrale de la sole, ils lèchent la partie supérieure de la sole et les substrats, puis sont évacués par la périphirie de l'appaints.

Il résulte de ces dispositions les inconvénients sui-

Dans le premier cas, les gas ont un trajet très long à parcourir avant d'atteindre la zone où doit s'effectuer le dépôt. Le long de ce trajet, les gas subissent inévitablement une excitation électrique et le plasma qui en résulte provoque leur décomposition prématurée. Les radicant créés se recombinant parfois rapidement, ce qui diminue d'autant l'efficacité du procédé.

Dans le second cas, le trajet cet roins long mais la répartition des gaz n'est pas uniforme puisque l'injection s'effectue an centre de la sole, ce qui privilégie cette zone 35 aux dépens de la zone périphérique. Le dépôt obtanu manque alors d'uniformité.

2397067

Un autre inconvênient de ces dispositifs résulte du fait que l'électrode supérienre se recouvre progressivement d'un dépôt isolant peu adhérent, qui se craquelle et finit par tomber sur la sole sons forme de particules dont la taille 5 est de l'ordre de quelques centaines de micron. Cet effet est particulièrement sensible lors des dépôts de couches isolantes épaisses.

La présente invention a justement pour objet un dispositif d'introduction de gas qui permet d'Eviter ces inconvénients, 10 notamment en offrant aux gas un trajet très court entre la sone d'introduction et la sole, en emilioreme l'homogénéité du dépôt et en évitant le décollement de la conche qui se forme progressivement au-denaux de la sole.

Cos résultats sont ettaints par l'utilisation d'une 15 paroi poreuse disposée de telle manière que les gas introduits dans l'encointe la traversent et que leur répartition s'en trouve uniformisée. Le trajet offert aux gas est alors réduit à l'intervalle séparant la sole de la paroi poreuse, intervalle qui peut être rendu très court et qui est en outre réglable.

20 Chant aux risques de décollement de la couche isolante formée au-dessus de la sole, ils sont réduits du fait que cette couche est déposée sur une surface poreuse et ne présente plus de structure continue, ce qui diminue ses contraintes internes et supprime le craquellement.

25 Et l'on viille une encainte où le procédé de dépât réactif n'est pas le procédé sons décharge luminescente, il va de soi que ce dernier avantage est sans objet puisque l'enceinte est dépouvem d'électrode. L'invention na présente plus alors que l'avantage d'offrir aux gaz un trajet court et celui de conduire 30 à une grande uniformité de leur éconlement.

De façon plus précise, la présente invention a pour objet un dispositif d'introduction de gaz dans une enceinte de gravure ou de dépôts réactifs de couches sur un substrat, ladite enceinte comprenant, à sa partie supérieure un conduit d'errivée 35 de gaz, des moyens pour porter lesdits gaz dans un état réactif,

AUG. 8. 20050 3:44PMOOL NIXON PEABODY

FROM: SEL

2397067

une sole supportant ledit substrat et un conduit d'évacuation des gar, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une paroi poreuse auxdits gar, cette paroi étant disposée à la sortie du conduit d'arrivée de gar, au-dessus et à proximité de la sole, sa fonc-5 tion étant de répartir uniformément le flux de gar sur la surface supérieure de ladite sole.

Comme indiqué plus haut, cette définition est valable qualle que soit la structure des moyens employés pour porter le malange gazaux dans un état réactif. Mais, dans une variante 10 privilégiée, ces moyens sont tels qu'ils parmettent de order une décharge luminescente dans le mélange gazeux. Ils comprennent alors une électrode inférieure disposée sur en sous la sole et une électrode supérieure disposée au-dassus de la sole, ces daux électrodes étant réunies à un générateur électrique. Dans 15 de cas, le parsi porsuse est disposée sous l'élustrode supérieure et la conduit d'arrivée des gaz traverse cette électrode.

Le matériau constituant la parci poreuse peut être un isolant ou un conducteur électrique. Ce peut être un matériau fritté, par exemple en inox, en bronze, en laiton ou en quartz. 20 les pores du matériau utilisé peuvent aller, par exemple, de 50 à quelques milliers de microns.

De toute façon, les caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront mieux après la description qui suit, d'examples de réalisation donnés à titre indicatif 25 et nullement limitatif, en référence sur dessins annexés sur languels :

- ≥ la figure i représente schématiquement et en coupe une installation de dépôt réactif sons décharge luminemente, qui est munie du dispositif d'introduction de gaz selon 30 l'invention :
 - les figures 2 à 4 illustrent schématiquement et en coupe trois modes de réalisation parmettant d'obtenir des dépôts de géométries particulières.

L'installation représentée sur la figure 1 comprend un 35 certain nombre de moyens commus dans ce gante d'application, à

-5

2397067

savoir : une exceinte 2 dilimités par une paroi cylindrique 4 (en verre par exemple) par une plaque supérieure 6 et par une électrode inférieure 6 mmis éventuallement d'un circuit d'espa de refroidissement 9 ; une sole 10 (en graphite par exemple) supportant un ou plusieurs substrats 12 ; cette sole paut être montée sur un axère tournant 14 ; une résistance de chauffage 16, alimentée par un circuit 18 ; un conduit de pompage de gaz 20 relis à une pumpe 22 ; un conduit d'introduction de gaz 24 relié, par une membrane souple 26, à des réservoirs de gas 28 ; une électrode supérieure 30 ; un générateur 32 de tension alternative relié sur électrodes supérieure 30 et inférieure 8, cette dannière étent généralement à la masse ; des moyens 36 de mesure de la pression étant généralement à la masse ; des moyens 36 de mesure de la pression étant plus l'enceinte ; et enfin, éventuellement un écran 36.

Conformition % l'invention, l'enteinte où s'effectue le disposée sous l'électrode supérionne 30 et fixée à celle-ci. L'électrode 36 présente une forme de compalle renversée et la paroi persuas est fixée par se paroi intérale à l'électrode. Une chambre est ainsi constituée pour les gaz qui y sont introduits par le conduit 24 qui 'travance l'électrode en son centre.

In ca qui concerne le fonctionnement général d'une tella installation, on pours so reporter any documents with plus haut. Four ce qui est de dispositif d'introduction de gas qui 25 constitue la partie originale de l'installation, il est clair qu'il permet d'attaindre les séguitats ammonous plus hant a le paroi porques a pour effet d'uniformiser le flux geroux sur toute l'étendue de la sole. Les substrats qui y sout disposés sont done tous places dans des conditions amalognes. En outre, 30 le trajet des pas entre le sone d'introduction et la sole est tres court ; il est d'aillours régishie par notion sur le pesition variitale de la sole. Enfin, la couche qui peut se déposar sur la face inférieure de la peroi 40 na présente pas de structure continue du fait de la nature poreuse de la paroi et, de ce 35 Pait, est mains sommise and contrainten internes que no le servit une couche continue qui se déposerait sur l'électrode supérieure 30 en l'absence de la paroi pozanse 40.

Si l'on vant obtanir un dépôt qui présente une forme on un contour particulier, il est possible, selon l'invention, d'adjoindre an apetème d'introduction de gar des noyens pour donner à la voine de gar, dirigée sur le sole, le forme ou la 5 contour en quastion.

Sur la figure 2, ces royans consistent simplement en un masque, ou doran 42. S'il est placé au centre de la parci, cet soran évite, ou tout su moins relentit, le dépôt dans la partie controle de la sole. Il va de soi que cet soran pent 10 présenter toute forme appropriée.

Dans la variante de la figure 3, la peroi porsuse 40 comprend une sone 44 imperiéable aux gas et la flux de gas se répartit autour de cette gust.

Sur lu figure 4, l'électrode et la paroi poseuse pré-15 sentent une forme annulaire, la veine de gaz dirigée sur la tode che présentant alors catte même structure annulaire.

PHYENDICATIONS

- 1. Dispositif d'introduction de gas dans une enceinte de gravure ou de dépôt résetifs de couches sur un substrat, ladite enceinte comprenent, à sa partie supérisure, un conduit d'arrivée de gat, des moyens pour porter lesdits gax dans un état résetif, sur sole supportant ledit substrat et un conduit d'évacuation das gaz, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une paroi poreuse surdits gas, catte paroi étant disposée à la sortie du conduit d'arrivée de gas, an-dessus et à proximité de la sole, sa fonction étant de répartir uniformément le flux de gaz sur 10 la surface supétionre de ladite sole.
- 2. Dispositif selon la revendication 1, ladite enceinte étant édaptée à la gravure ou en dépôt réautifs sons décharge luminescente, les moyens pour pouter lesdits pas dans un était réactif étant constitués par une électrode inférieurs disposée 15 sons la sole et une électrode supérieure disposée en-dessus de la sole, cas deux électrodes étant réunies à un générateur électrique, caractérisé en ce que le conduit d'arrivée de gas traverse l'électrode supérieure et en ce que ledite paroi poreuse est disposée sous ladite électrode supérieure.
- J. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ca que l'électrode supérieurs présente une forme de compelle et en ce que le parci poreuse est fixée par se partie latérale à latite électrode pour constituer use chambre alimentée en çus par le conduit d'excivée.
- 4. Dispositif salon la revendication 2, caractéries en contour adapté au contour des couches à déposer.
- 5. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que la paroi porause est constituée par un disque homogène 30 sous lequal est disposé un édean dont le contour est adapté à la forme des couches à déposer.
 - 6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la parci poreuse est en un matérien isolant électrique.

- 7. Dispositif salon l'une qualconque des revendications l'i 5, caractéries en ce que la paroi poreuse est en un matérian conductaux électrique.
- 8. Dispositif selon l'une quelconque des revondications 5 1 2 7, curactéries en ce que ladite paroi pozeuse est un setérian fritts.

2397067 FIG. 1





